(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年6 月30 日 (30.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/059001 A1

(51) 国際特許分類7: C08G 59/50

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018975

(22) 国際出願日: 2004年12月14日(14.12.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-418789

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋紡績株式会社 (TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒5308230 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目 2番8号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 吉田 武史 (YOSHIDA, Takefumi) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田二丁目 1番 1号 東洋紡績株式会社 総合研究所内 Shiga (JP). 堤 正幸 (TSUTSUMI, Masayuki) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田二丁目 1番 1号 東洋紡績株式会社 総合研究所内 Shiga (JP). 前田 郷司 (MAEDA, Satoshi) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市 堅田二丁目 1番 1号 東洋紡績株式会社 総合研究所内 Shiga (JP). 河原 恵造 (KAWAHARA, Keizo) [JP/JP];

〒5200292 滋賀県大津市堅田二丁目 1 番 1 号 東洋紡績株式会社 総合研究所内 Shiga (JP).

- (74) 代理人: 高島 (TAKASHIMA, Hajime); 〒5410044 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目 1番 1号 明治安 田生命大阪御堂筋ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CURABLE COMPOSITION

(54) 発明の名称: 硬化型組成物

(57) Abstract: A curable resin composition which forms a continuous phase and a dispersoid at ordinary temperature, characterized in that the continuous phase is liquid at ordinary temperature and comprises (a) an epoxy compound having two or more epoxy groups per molecule and that the dispersoid comprises (b) a compound which is present as solid particles in the continuous phase at ordinary temperature and has two or more amino groups per molecule (preferably an aromatic amine compound having a benzoxazole structure). The composition is a curable epoxy composition of the one-pack type having excellent storage stability and giving a cured article with satisfactory material properties.

(57) 要約: 常温において連続相と分散質を形成する硬化型樹脂組成物において、連続相が、常温で液状であり、か

(57) 要約: 常温において連続相と分散質を形成する硬化型樹脂組成物において、連続相が、常温で液状であり、かつ (a) 分子内に2個以上のエポキシ基を有するエポキシ化合物を含み、分散質が、(b) 常温で連続相に固体粒子として存在し、かつ分子内に2個以上のアミノ基を有する化合物(好ましくは、ベンゾオキサゾール構造を有する芳香族アミン化合物)を含むことを特徴とする硬化型組成物。本発明により、保存安定性に優れ、かつ良好な硬化物物性を有するエポキシ系の一液型硬化性組成物が提供される。



明細書

硬化型組成物

技術分野

本発明は、接着剤、塗料、コーティング材、インク、ペイント、成型用樹脂等 5 に用いられる硬化型の組成物に関し、さらに詳しくは一液型で常温保存可能なエ ポキシ系の硬化型組成物に関する。

10

15

20

25

背景技術

従来、エポキシ系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリサルファイド系樹脂等多種類の 樹脂が、接着剤、建築材、スポーツ用品等に使用されている。しかしそのほとん どの製品は、使用直前に樹脂、硬化剤及び硬化促進剤を混合して使用する二液型 であり、保存安定性に優れている反面、使用時に混合比を誤ると硬化せず、また、 用時調製のためハンドリング性が劣り製造コストが高くなるなど幾多の弊害を持 っており、その使用時に樹脂と硬化剤、硬化促進剤との混合工程を省略するため の一液型の製品の要求が高まっている。一液型にするために、例えばエポキシ系 樹脂では潜在性硬化剤と言われるジシアンジアミド、ヒドラジット化合物、三弗 化硼素化合物、アルキル尿素化合物等が使用され、イミダゾール化合物、ホスフィン化合物等の硬化促進剤と併用される場合が多い。しかしながら、この様な一 液型硬化性組成物は、長期保存安定性において粘度上昇という問題点があり、ま た保存性を向上させると、硬化時に高温加熱を必要とするなど実用上問題が残っ ている。

一方、マイクロカプセル化の技術を応用して、一液型にする検討も行われており、例えば界面重合法を応用して、アミン系硬化剤のマイクロカプセル化物を調製し、これを一液型ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂などの硬化剤として応用する試みがなされている(特公昭54-31468号公報参照)。

この他、硬化剤をマイクロカプセル化する方法については、コロイド状微粒子を電解質を用いて凝集させて得られたカプセル膜で硬化促進剤を被覆したマイクロカプセル型硬化促進剤を用いる手法(特開平6-25470号公報参照)、少なくとも硬化剤と1種以上のシクロデキストリン化合物とを含有することを特徴

とする潜在型硬化剤を用いる方法(特開平9-31162号公報参照)などが提案されている。

これらカプセル化硬化剤は、常温付近のカプセルの安定性が悪く一液型樹脂とした場合の粘度増加を招く、カプセル破壊時の反応性が悪く硬化に長時間または高温を必要とするといったような問題点があり実用化が遅れている。

5

10

15

かかる問題を解決すべく、エポキシ化合物の固体/液体状態変化を利用した方法が提案されている(特開平8-269167号公報参照)。たとえば、融点50~150~の結晶性エポキシ樹脂、フェノール樹脂硬化剤、硬化促進剤及び無機充填材を必須成分とし、かつ全組成物中に該無機充填材を75~93重量%含む半導体封止用エポキシ樹脂組成物に関する提案がある。

すなわち、エポキシ樹脂の結晶融点以下で配合し、硬化させる際には結晶融点以上に加熱し、融解したエポキシ樹脂と硬化剤とを反応せしめる設計である。しかしながら、かかる手法では、エポキシ樹脂が融解したとたんに激しく反応が始まり、特に結晶粒の界面近傍にて急激な反応が生じるために局所発熱が生じ、硬化反応に斑が生じ、均質な硬化物を得ることが出来ない。

発明の開示

本発明の目的は、保存安定性に優れ、かつ良好な硬化物物性を有するエポキシ系の一液型硬化性組成物を提供することにある。

本発明者らは、前記したような問題点を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本 20 発明を完成するに至った。すなわち本発明は、以下の通りである。

(1) 常温において連続相と分散質を形成する硬化型組成物において、

連続相が、常温で液状であり、かつ(a)分子内に2個以上のエポキシ基を有する化合物を含み、

分散質が、(b)常温で連続相に固体粒子として存在し、かつ分子内に2個以上 25 のアミノ基を有する化合物を含むことを特徴とする硬化型組成物。

(2) 前記分子内に2個以上のアミノ基を有する化合物が、ベンゾオキサゾール 構造を有する芳香族アミン化合物であることを特徴とする、上記(1)記載の硬 化型組成物。

(3) 前記分子内に2個以上のエポキシ基を有する化合物が常温で液状であることを特徴とする、上記(1)または(2)記載の硬化型組成物。

- (4) 前記連続相が、沸点が200℃以下の有機溶剤を含むことを特徴とする上記(1)~(3) のいずれかに記載の硬化型組成物。
- 5 (5)前記固体粒子の体積平均粒子径が、0.05~50μmであることを特徴とする上記(1)~(4)のいずれかに記載の硬化型組成物。

本発明はエポキシ化合物を連続相に、硬化剤である多価アミン化合物を固体微粒子状の分散質として含む硬化型組成物である。硬化剤は、分散質として連続相であるエポキシ化合物とは分離された状態で存在するため、少なくとも常温では両者は相溶せず、硬化反応は生じ得ず、一液性にして、良好なる保存安定性が保たれる。しかしながら、加熱され、硬化剤が、連続相に溶解しはじめると徐々に反応が生じ、硬化物が形成される。

従来より結晶性エポキシ樹脂を使用する形で提案されていた、化合物の固体/ 液体の相変化を用いる場合には、温度が高められた活性な状態で融点に達したエ ポキシ化合物と硬化剤とが突然に接触することになるため激しい反応が生じ、結 果として硬化物に斑が生じてしまう。本発明に示すように融解を通じて両者が接 触する場合には反応は比較的緩やかに生じ、エポキシ化合物と硬化剤との混合が 比較的均質であり硬化物の構造も均質になり、結果として、良好な硬化物物性を 得ることが出来る。

発明の詳細な説明

10

15

20

25

本発明の硬化型組成物は、常温において、(a)分子内に2個以上のエポキシ 基を有する化合物(以下、エポキシ化合物(a)と略することがある。)を含有する、常温で液状である連続相と、硬化剤として、(b)常温で連続相に固体粒子として存在し、かつ分子内に2個以上のアミノ基を有する化合物(以下、アミン化合物(b)と略することがある。)を含有する分散質を形成する。かかる構成により、少なくとも常温でエポキシ化合物(a)とアミン化合物(b)とは相溶しないため、硬化反応は生じず、良好なる保存安定性が保たれる。本発明において常温とは、環境中における周辺温度を意味し、通常は約-20~50℃の範

囲を意味する。

5

10

15

20

25

本発明におけるエポキシ化合物(a)としては、一分子中にエポキシ基を二つ以上持つ化合物を用いることが出来る。かかる化合物として、グリシジルエーテル系のエポキシ化合物、例えば、ビスフェノールAのグリシジルエーテル、ビスフェノールFのグリシジルエーテル、ビスフェノールSのグリシジルエーテル、レゾルシンのグリシジルエーテル、グリセリンのグリシジルエーテル、ポリアルキレンオキサイドのグリシジルエーテル、臭素化ビスフェノールAのグリシジルエーテルをびそれらのオリゴマー、等を例示できる。さらにフェノールノボラックのグリシジルエーテル、クレゾールノボラックのグリシジルエーテル等に代表されるような、フェノール類やナフトール類等とホルマリン類、脂肪族や芳香族アルデヒド類或はケトン類との縮合体のエポキシ化合物、脂環式エポキシ化合物、例えば、アリサイクリックジエポキシアセタール、アリサイクリックジエポキシアシペート、アリサイクリックジエポキシカルボキシレート等が例示される。

その他、グリシジルエステル系のエポキシ化合物、例えば、フタル酸ジグリシジルエステル、テトラヒドロフタル酸ジグリシジルエステル、ヘキサヒドロフタル酸ジグリシジルエステル等、グリシジルアミン系エポキシ化合物、例えば、N, Nージグリシジルアニリン、テトラグリシジルアミノジフェニルメタン、複素環式エポキシ化合物、ヒダントイン型エポキシ化合物、トリグリシジルイソシアヌレート等が例示できる。これらエポキシ化合物(a)は単独、あるいは二種以上を組み合わせて用いることができる。

本発明では分子内に2個以上のエポキシ基を有するエポキシ化合物(a)を用いることが必須であるが、これらの他に、必要に応じて単官能のエポキシ化合物を併用しても良い。

連続相は、常温において液状である。連続相を液状にするために好ましく用いられるエポキシ化合物(a)は、ビスフェノールAのグリシジルエーテル、フェノールノボラックのグリシジルエーテル類等の比較的低分子量の常温で液状であるエポキシ化合物であり、分子量が1000以下、好ましくは800以下、さらに好ましくは600以下、なおさらに好ましくは400以下の分子量のエポキシ

化合物(a)を好ましく用いることができる。なお、エポキシ化合物(a)は単独で液状である必要はなく、例えば、低分子量の液状エポキシ化合物に、比較的高分子量の単独では固体状であるエポキシ化合物を溶解した形で用いても良い。

本発明では連続相を液状とするために、連続相に汎用の低沸点溶剤を配合してもよい。溶剤の併用はエポキシ化合物(a)が固体、ないしは非常に粘度が高い場合に有効である。また、塗料、接着剤用途において、塗膜の厚さを薄くしたい場合などにも好ましく適用できる。使用する有機溶剤としては、沸点が200℃以下の溶剤が好ましく、さらには180℃以下、なおさらには160℃以下の溶剤が好ましい。本発明では硬化物を得ることが最終目的であるため、高沸点溶剤の使用は硬化物物性を損なうため好ましくない。また溶剤の沸点が低すぎると実用性に支障が出るため、沸点が50℃以上の溶剤が好ましく、さらには70℃以上、なおさらには90℃以上の溶剤が好ましい。

5

10

15

20

より具体的な溶剤としては、例えばメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、トルエン、キシレン、ソルベッソ類、アイソパー類、酢酸エチル、酢酸ブチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、シクロヘキサノール、イソホロン、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、ブチルセロソルブでセテート、エチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、エチレングリコールモノアセテート、ジメチルホルムアミド、γーブチルラクトン、ローメチルピロリドン等から溶解性、蒸発速度等を考慮して選択される。溶剤を配合する場合の配合量としては、用いるエポキシ化合物(a)にもよるが、エポキシ化合物(a)100重量部に対して、通常10~1000重量部、好ましくは30~300重量部である。溶剤の使用量が多すぎると硬化型組成物の粘度が低下しすぎ、均質な塗工が困難となるため、好ましくない。

本発明では、硬化剤として、常温にてエポキシ化合物(a)を含む連続相に固 25 体粒子として分散し、かつ分子内に2個以上のアミノ基を有するアミン化合物 (b)を使用することが必須である。

アミン化合物(b)の融点は、60~400℃のものが好ましく、100~3 50℃のものがより好ましい。融点が低すぎる場合は、溶出しやすいため保存安

定性が損なわれる虞があり、また高すぎる場合は、硬化する際に高温、長時間が 必要になり、操作性が悪くなる。

かかる条件を満たすアミン化合物(b)としては複素環構造を有する芳香族骨格の多価アミン化合物を好ましく例示できる。さらに異節環を含む芳香族骨格の 多価アミン化合物を好ましく例示できる。

本発明ではアミン化合物(b)として、好ましくは、ベンゾオキサゾール構造を有する芳香族アミン化合物を用いることが出来る。ベンゾオキサゾール構造を有する芳香族アミン化合物としては、具体的には以下の化学式(I)~(XIII)で示される化合物が挙げられる。

10

15

5

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

5ーアミノー2ー(pーアミノフェニル)ペンズオキサゾール

$$\begin{array}{c|c} H_2N & \\ \hline \\ N & \\ \end{array}$$

6ーアミノー2ー(pーアミノフェニル)ペンズオキサゾール

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

5ーアミノー2ー(mーアミノフェニル)ベンズオキサゾール

$$\begin{array}{c|c} H_2N \\ \hline \\ N \\ \hline \\ NH_2 \\ \end{array}$$

6ーアミノー2ー(mーアミノフェニル)ペンズオキサゾール

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

2, 2'-p- フェニレンビス(5-アミノベンズオキサゾール)

2, 2'-p- フェニレンビス(6-アミノベンズオキサゾール)

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

1-(5-アミノベンズオキサゾロ)-4-(6-アミノベンズオキサゾロ)ベンゼン

2, 6-(4, 4'-ジアミノジフェニル)ペンゾ[1, 2-d:5, 4-d']ビスオキサゾール

15

10

2, 6-(4, 4'-ジアミノジフェニル)ペンゾ[1, 2-d:4, 5-d']ビスオキサゾール

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ &$$

5

10

15

2, 6-(3, 4'-ジアミノジフェニル)ペンゾ[1, 2-d:5, 4-d']ビスオキサゾール

$$H_2N \longrightarrow 0 \longrightarrow NH_2$$

$$(X1)$$

2, 6-(3, 4'-ジアミノジフェニル)ペンゾ[1, 2-d:4, 5-d']ビスオキサゾール

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\$$

2, 6-(3, 3'-ジアミノジフェニル)ベンゾ[1, 2-d:5, 4-d']ビスオキサゾール

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & &$$

2, 6-(3, 3'-ジアミノジフェニル)ベンゾ[1, 2-d:4, 5-d']ビスオキサゾール

該アミン化合物(b)は、単独であっても二種以上を用いることも可能である。本発明においては、保存安定性を損なわない範囲、通常は全ジアミンの30モル%以下、好ましくは15%モル以下であれば、常温で連続相に溶解するために、

連続相に固体粒子状で存在し得ないアミン化合物、例えば、下記に例示されるべ ンゾオキサゾール構造を有しないジアミン類の一種または二種以上を併用しても 構わない。例えば、かかるジアミン類としては、4,4'ービス(3ーアミノフ ェノキシ) ビフェニル、ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] ケトン、 ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] スルフィド、ビス [4-(3-5 アミノフェノキシ)フェニル]スルホン、2,2ービス[4-(3-アミノフェ ノキシ)フェニル]プロパン、2,2ービス[4-(3-アミノフェノキシ)フ ェニル] -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、m-フェニレン ジアミン、oーフェニレンジアミン、pーフェニレンジアミン、mーアミノベン ジルアミン、pーアミノベンジルアミン、3,3'ージアミノジフェニルエーテ 10 ル、3,4'ージアミノジフェニルエーテル、4,4'ージアミノジフェニルエ ーテル、3,3'ージアミノジフェニルスルフィド、3,3'ージアミノジフェ ニルスルホキシド、3,4'ージアミノジフェニルスルホキシド、4,4'ージ アミノジフェニルスルホキシド、3,3'ージアミノジフェニルスルホン、3, 4'ージアミノジフェニルスルホン、4,4'ージアミノジフェニルスルホン、 15 3, 3'ージアミノベンゾフェノン、3, 4'ージアミノベンゾフェノン、4, 4'ージアミノベンゾフェノン、3,3'ージアミノジフェニルメタン、3, 4'ージアミノジフェニルメタン、4,4'ージアミノジフェニルメタン、ビス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]メタン、1,1-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]エタン、1,2ービス[4-(4-アミノフェノ 20 キシ)フェニル] エタン、1, 1-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニ ル] プロパン、1, 2ービス [4ー(4ーアミノフェノキシ) フェニル] プロパ ン、1,3ービス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2,2 ービス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、1, 1-ビス [4 25 - (4ーアミノフェノキシ)フェニル]ブタン、1,3ービス[4ー(4ーアミ ノフェノキシ)フェニル]ブタン、1,4ービス[4-(4-アミノフェノキ シ)フェニル]ブタン、2,2ービス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニ ル] ブタン、2,3ービス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] ブタン、

2- [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]-2-[4-(4-アミノフェ ノキシ) -3-メチルフェニル] プロパン、2,2-ビス[4-(4-アミノフ ェノキシ) -3-メチルフェニル] プロパン、2- [4-(4-アミノフェノキ シ)フェニル]ー2ー[4ー(4ーアミノフェノキシ)ー3,5ージメチルフェ ニル] プロパン、2, 2ービス [4ー(4ーアミノフェノキシ) -3, 5ージメ 5 チルフェニル] プロパン、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニ ル] -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、1, 4ービス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3ービス(3ーアミノフェノキシ)ベンゼン、 1, 4ービス (4ーアミノフェノキシ) ベンゼン、4, 4'ービス (4ーアミノ フェノキシ) ビフェニル、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ケト 10 ン、ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]スルフィド、ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]スルホキシド、ビス [4-(4-アミノフ ェノキシ)フェニル]スルホン、ビス [4-(3-アミノフェノキシ)フェニ ル] エーテル、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] エーテル、1, 3ービス [4ー(4ーアミノフェノキシ) ベンゾイル] ベンゼン、1,3ービス 15 「4-(3-アミノフェノキシ)ベンゾイル]ベンゼン、1.4-ビス[4-(3-アミノフェノキシ) ベンゾイル] ベンゼン、4, 4' ービス (3-アミノ フェノキシ)ベンゾイル]ベンゼン、1,1ービス[4-(3-アミノフェノキ シ)フェニル]プロパン、1、3-ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニ ル] プロパン、3,4'ージアミノジフェニルスルフィド、2,2ービス[3-20 (3-アミノフェノキシ) フェニル] -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオ ロプロパン、ビス「4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]メタン、1,1-ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] エタン、1, 2-ビス [4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]エタン、ビス[4-(3-アミノフェノキ シ)フェニル]スルホキシド、4,4'ービス[3-(4-アミノフェノキシ) 25 ベンゾイル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス[3-(3-アミノフェノキ シ) ベンゾイル] ジフェニルエーテル、4, 4, 4, -ビス $[4-(4-アミノ-\alpha,$ α -ジメチルベンジル)フェノキシ]ベンゾフェノン、4,4'ービス [4-

(4-アミノ-lpha, lpha-iii)ジンチルベンジル)フェノキシ]ジフェニルスルホン、 ビス [4-{4-(4-アミノフェノキシ) フェノキシ} フェニル] スルホン、 1, $4-\forall \lambda$ [$4-(4-\gamma \in J)$] ンジル〕ベンゼン、1,3ービス[4ー(4ーアミノフェノキシ)フェノキシー 5 トリフルオロメチルフェノキシ) $-\alpha$, α -ジメチルベンジル] ベンゼン、1, 3-ビス[4-(4-アミノ-6-フルオロフェノキシ $)-\alpha$, $\alpha-$ ジメチルベ ンジル] ベンゼン、1,3ービス[4-(4-アミノー6-メチルフェノキシ) $-\alpha$, α -ジメチルベンジル] ベンゼン、1,3-ビス [4-(4-r)]-シアノフェノキシ) $-\alpha$, α -ジメチルベンジル] ベンゼン、3, 3' -ジア 10 ミノー4,4'ージフェノキシベンゾフェノン、4,4'ージアミノー5,5' ージフェノキシベンゾフェノン、3,4'ージアミノー4,5'ージフェノキシ ベンゾフェノン、3,3'ージアミノー4ーフェノキシベンゾフェノン、4, 4'ージアミノー5ーフェノキシベンゾフェノン、3,4'ージアミノー4ーフ ェノキシベンゾフェノン、3,4'ージアミノー5'ーフェノキシベンゾフェノ 15 ン、3,3'ージアミノー4,4'ージビフェノキシベンゾフェノン、4,4' ージアミノー5, 5'ージビフェノキシベンゾフェノン、3, 4'ージアミノー 4. 5'ージビフェノキシベンゾフェノン、3. 3'ージアミノー4ービフェノ キシベンゾフェノン、4,4'ージアミノー5ービフェノキシベンゾフェノン、 3、4'ージアミノー4ービフェノキシベンゾフェノン、3、4'ージアミノー 20 5'ービフェノキシベンゾフェノン、1、3ービス(3ーアミノー4ーフェノキ シベンゾイル)ベンゼン、1.4ービス(3ーアミノー4ーフェノキシベンゾイ ル)ベンゼン、1,3ービス(4ーアミノー5ーフェノキシベンゾイル)ベンゼ ン、1,4ービス(4ーアミノー5ーフェノキシベンゾイル)ベンゼン、1,3 ービス(3-アミノー4-ビフェノキシベンゾイル)ベンゼン、1.4-ビス 25 (3-アミノー4-ビフェノキシベンゾイル)ベンゼン、1,3-ビス(4-ア ミノー5ービフェノキシベンゾイル)ベンゼン、1.4ービス(4ーアミノー5 ービフェノキシベンゾイル)ベンゼン、2,6ービス[4-(4-r)]ーローα.

αージメチルベンジル)フェノキシ]ベンゾニトリルおよび上記芳香族ジアミンの芳香環上の水素原子の一部もしくは全てがハロゲン原子、炭素数1~3のアルキル基またはアルコキシ基、シアノ基、またはアルキル基またはアルコキシ基の水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換された炭素数1~3のハロゲン化アルキル基またはアルコキシ基で置換された芳香族ジアミン等が挙げられる。

5

10

20

本発明では、アミン化合物(b)、好ましくはベンゾオキサゾール構造を有する芳香族ジアミン化合物を固体微粒子状に組成物中に分散させて用いる。この場合の体積平均粒子径は、 $0.05\sim50\mu$ mであることが好ましく、さらには $0.1\sim15\mu$ mであることが好ましく、なおさらには $0.3\sim7\mu$ mであることが好ましい。体積平均粒子径が所定の範囲を超えると、分散粒子の沈降ないしは浮上による組成物の不均質化が生じ、硬化膜物性に斑が生じる場合がある。また所定範囲よりも小さすぎると、系全体の粘度が著しく上昇し、ハンドリングが困難となる。

本発明において体積平均粒子径とは、レーザー散乱法によって測定される粒度 15 分布から計算される体積平均粒子径を意味する。

具体的には、本発明の硬化型組成物をトルエンにて、100倍(v/v)に希釈し、レーザー散乱式粒度分布計(例えば、堀場製作所製、LB-500など)を用いて粒度分布を測定し、媒体の屈折率(n_m)を用いたトルエンの屈折率(1.496)とし、分散質の屈折率(n_p)を1.55として、算出されるものである。

アミン化合物(b)の粒度分布はシャープな方が好ましく、具体的には、レーザー散乱法によって測定される標準偏差/平均値(CV値)は、1.0以下が好ましく、より好ましくは0.7以下、さらに好ましくは0.5以下である。

本発明においてはアミン化合物(b)は、チョッパーミル、ジェットミル、オングミル、アトマイザーなどの乾式粉砕器にて微細化して用いることが出来る。あるいは、分散時にアトライター、ホモジナイザー、ナノマイザー、等の湿式分散機にて微細分散する事も可能である。さらに硬化物物性を損なわない範囲で公知の分散剤を併用することも出来る。

本発明におけるエポキシ化合物(a)と、アミン化合物(b)との配合比は、エポキシ化合物(a)が有するエポキシ基の総モル量をA(mol)とし、アミン化合物(b)が有するアミノ基の総モル量をB(mol)とした場合、A/Bは好ましくは0.70~1.50であり、さらに好ましくは0.80~1.35であり、なおさらに好ましくは0.90~1.2であり、そのうえさらに好ましくは0.95~1.08である。配合比が所定の範囲を越えると硬化物の物性が著しく低下する。また配合比が所定の範囲に満たないと硬化物物性が損なわれ、かつ、硬化物の吸水性が増加し、耐久性、電気絶縁性が低下する。

5

10

15

本発明では、硬化剤としては、一般に使用されている硬化剤を適量併用しても良い。かかる硬化剤としては、アミン系硬化剤、酸無水物系硬化剤、フェノール系硬化剤等が例示される。具体的には、脂肪族ジアミン類、脂肪族ポリアミン類、 方香環を含む脂肪族ポリアミン類、脂環式及び環状ポリアミン類、 芳香族第一アミン類等、脂肪族酸無水物類、脂環式酸無水物類、 芳香族酸無水物類、 ハロゲン系酸無水物等類、 トリスフェノール、 フェノールノボラック、 クレゾールノボラック等が例示される。これらの硬化剤の併用は保存安定性を損なうことがあるため、その配合量は硬化型組成物全量に対して 10 重量%以下、好ましくは 5 重量%以下、なお好ましくは 2 重量%以下である。

本発明では必要に応じて硬化促進剤を使用しても良い。硬化促進剤としては、
1,8-ジアザービシクロー(5,4,0)ーウンデセンー7(DBU)や、リ
20 ン系硬化促進剤であるトリブチルホスフィン、トリオクチルホスフィン、トリシクロへキシルホスフィン、トリフェニルホスフィン(TPP)、トリベンジルホスフィン、トリトリルホスフィン、pースチリルホスフィン、トリス(2,6-ジメトキシフェニル)ホスフィン、トリー4ーメチルフェニルホスフィン、トリー2ーシアノエチルホスフィン等やビス(ジフェニルホスフィノ)メタン、1,25 2ービス(ジフェニルホスフィノ)エタン、1,4ー(ジフェニルホスフィノ)ブタン、トリフェニルホスフィンートリフェニルボラン、テトラフェニルホスホニウム・テトラフェニルボレート等や、イミダゾール系硬化促進剤である2ーメチルイミダゾール、2ーフェニルー4

ーメチルイミダゾール、1ーベンジルー2ーメチルイミダゾール、2ーエチルイミダゾール、2ーイソプロピルイミダゾール、2ーウンデシルイミダゾール、1ーシアノエチルー2ーエチルー4ーメチルイミダゾール、1ーシアノエチルー2ーウンデシルイミダゾール、1ーシアノエチルー2ーフェニルイミダゾール、1ーシアノエチルー2ーフェニルイミダゾール等が挙げられるが、これらに限定されず、種々のものが使用できる。これら硬化促進剤は、単独または必要に応じてこれらを混合して用いることもできる。硬化促進剤を配合する場合の配合量としては、使用するエポキシ化合物(a)およびアミン化合物(b)を考慮し、適切な硬化性が得られるように、硬化型組成物全量に対して、0.1~10重量%の配合範囲から適宜選択すればよい。

さらに、本発明では、必要により、本発明の作用効果を損なわない範囲で、色素、無機充填剤、可撓性付与剤、有機充填剤、溶媒、希釈剤、顔料、難燃剤、離型剤、シランカップリング剤、チタンカップリング剤等を配合することができる。本発明の硬化型組成物は、エポキシ化合物(a)を含む連続相中に、分散質相を配合微分散して得られる物である。材料の配合微分散には、サンドミル、アトライター、シェイカー、ディゾルバー、ボールミル、ロールミル等の公知分散手段を用いることができる。

本発明の硬化型組成物は、加熱することによりアミン化合物(b)が連続層に融解、溶出して、硬化反応が進行する。加熱温度は、使用するエポキシ化合物(a)およびアミン化合物(b)にもよるが、通常80~250℃、好ましくは通常100~200℃の範囲で、0.1~6時間で硬化させることができる。加熱温度が高すぎると硬化物が不均一になったり、劣化してしまう場合がある。また、低すぎる場合は硬化物の硬化度が不十分となりやすい。

> 以下実施例により本発明を詳細に説明する。なお、実施例、比較例中の物性値 の評価は以下の方法によった。

(1) 体積平均粒子径

5

10

15

硬化型組成物をトルエンにて100倍に希釈し、石英セルに入れ、堀場製作所製レーザー散乱式粒度分布計LB-500により測定した。なお媒体の物性値、屈折率はトルエンの数値を用い、分散質の屈折率は1.55として、算出した。

(2) 保存安定性(粘度上昇)

5 硬化型組成物を50℃、1000時間放置後のゲル分率を測定し、保存安定性 を評価した。判断基準は以下のとおりである。

○: ゲル分率≦5%、

△: 5%<ゲル分率≤10%、

×:10%<ゲル分率、

10 ゲル分率はN-メチルピロリドンを溶媒とし、硬化物から可溶物を24時間、 ソクスレー抽出し、次式に従い求めた。

ゲル分率 (%) = (抽出と乾燥を行った試料の重量) / (抽出前の試料の重量) × 100

(3) 硬化性

15 硬化型組成物を150℃、1時間放置後のゲル分率を測定し、硬化性を決定した。判定基準は以下の通りである。

○:90%≦ゲル分率、

△:80%≦ゲル分率<90%、

×: ゲル分率<80%、

20 ゲル分率はN-メチルピロリドンを溶媒とし、硬化物から可溶物を24時間、ソクスレー抽出し、次式に従い求めた。

ゲル分率 (%) = (抽出と乾燥を行った試料の重量) / (抽出前の試料の重量) × 100

- (4) 硬化物の鉛筆硬度
- 25 JIS-K5400に従って測定した。
 - (5) 硬化物の接着性

硬化型組成物をポリイミドフィルムカプトン100H(ポリイミドフィルム、 東レデュポン(株)製)にラミネートし、150℃で2時間加熱硬化後の90度

剥離強度を測定した。

(6) 硬化物の耐水性

硬化型組成物を100℃の沸水中に浸漬させ2時間放置後取出し、硬化物の外観を観察した。処理後外観に変化の無いものは○、クラック又は白化が観測されたものは×として耐水性を評価した。

(実施例1)

5

(実施例2)

エピコート828 (エポキシ当量190g/eq.、ビスフェノールA型エポ 15 キシ化合物、ジャパンエポキシレジン製) 19.0重量部と、2,2'-p-フェニレンビス (5-アミノベンズオキサゾール) ベンズオキサゾール (式 (V)の化合物、アミン当量171重量部/eq.)17.1重量部を用い、以下、実施例1と同様の手順で硬化型組成物を得、同様に評価した。

(実施例3)

20 エピコート828 (エポキシ当量190g/eq.) 19.0重量部と2,6 ー(4,4'ージアミノジフェニル)ベンゾ [1,2-d:4,5-d']ビスオキサゾール (式 (IX) の化合物、アミン当量171g/eq.) 17.1重量部を用い、以下、実施例1と同様の手順で硬化型組成物を得、同様に評価した。

(実施例4)

EOCN-102S (エポキシ当量210g/eq.、クレゾールノボラック型エポキシ化合物、日本化薬(株)製)21.0重量部、5-アミノ-2-(p-アミノフェニル)ベンズオキサゾール(式(I)の化合物、アミン当量113g/eq.)11.3重量部を用い、以下、実施例1と同様の手順で硬化型組成

物を得、同様に評価した。

(実施例5)

5

10

15

20

25

エピコート1001 (0.050mol、エポキシ当量475g/eq、ビスフェノールA型エポキシ化合物、ジャパンエポキシレジン製)47.5重量部をメチルエチルケトン100重量部に溶解させ、5-アミノ-2-(p-アミノフェニル)ベンズオキサゾール(式(I)の化合物、アミン当量113g/eq.)11.3重量部を加え、室温で5分間攪拌し、次いで、直径10mmのアルミナボールを用いたボールミルにて3時間分散させ、硬化型組成物を調製し、各評価試験に供した。この硬化型組成物を所定の基材に塗布し、80℃で30分熱風乾燥した後、150℃、2時間加熱して硬化物を得た。

(実施例6)

エピコート1004 (エポキシ当量925g/eq.、ビスフェノールA型エポキシ化合物、ジャパンエポキシレジン製) 92.5重量部、5-アミノー2ー(p-アミノフェニル) ベンズオキサゾール(式(I)の化合物、アミン当量113g/eq.)11.3重量部、メチルエチルケトン200重量部を用い、以下、実施例5と同様の手順で硬化型組成物を調製し、同様に評価した。

(比較例1)

エピコート828(エポキシ当量190g/eq.)19.0重量部とo-フェニレンジアミン(アミン当量54g/eq)5.4重量部を用い、以下、実施例1と同様の手順で硬化型組成物を調製し、同様に評価した。o-フェニレンジアミンは、室温で5分間攪拌することによりエピコート828に相溶した。念のために体積平均粒子径を測定したが、測定範囲である0.05 μ mより小さいという結果となり、実質的に固体粒子として存在していないことが裏付けられた。なお、硬化型組成物の調製直後より粘度上昇が顕著であり、一晩放置した後には容器から取り出すことが出来ない状態であった。

(比較例2)

エピコート828(エポキシ当量190g/eq)19.0重量部とm-フェニレンジアミン(アミン当量54g/eq)5.4重量部を用い、以下、実施例

1と同様の手順で硬化型組成物を調製し、同様に評価した。m-フェニレンジアミンは、室温で5分間攪拌することによりエピコート828に相溶した。念のために体積平均粒子径を測定したが、測定範囲である 0.05μ mより小さいという結果となり、実質的に固体粒子として存在していないことが裏付けられた。なお比較例1と同様、硬化型組成物の調製直後より粘度上昇が顕著であり、一晩放置した後には容器から取り出すことが出来ない状態であった。

(比較例3)

5

10

15

20

25

エピコート828(エポキシ当量190g/eq)19.0重量部とp-フェ ニレンジアミン(アミン当量54g/eq)5.4重量部を用い、以下、実施例1と同様の手順で硬化型組成物を調製し、同様に評価した。 $p-フェニレンジアミンは、室温で5分間攪拌することによりエピコート828に相溶した。念のために体積平均粒子径を測定したが、測定範囲である0.05<math>\mu$ mより小さいという結果となり、実質的に固体粒子として存在していないことが裏付けられた。なお比較例1と同様、硬化型組成物の調製直後より粘度上昇が顕著であり、一晩放置した後には容器から取り出すことが出来ない状態であった。

(比較例4)

エピコート828 (エポキシ当量190g/eq) 19.0重量部とエチレンジアミン (アミン当量30g/eq) 3.0重量部を用い、以下、実施例1と同様の手順で硬化型組成物を調製し、同様に評価した。エチレンジアミンは、室温で5分間攪拌することによりエピコート828に相溶した。混合直後より発熱を伴う硬化反応が生じ、可使時間は数分間のレベルであった。

(比較例5)

エピコート828(エポキシ当量190g/e q)19.0重量部とジアミノジフェニルエーテル(アミン当量166g/e q)16.6重量部を用い、以下、実施例1と同様の手順で硬化型組成物を調製し、同様に評価した。ジアミノジフェニルエーテルは、室温で5分間攪拌することによりエピコート828に相溶した。念のために体積平均粒子径を測定したが、測定範囲である0.05 μ mより小さいという結果となり、実質的に固体粒子として存在していないことが裏付け

られた。混合直後より発熱を伴う硬化反応が生じ、可使時間は数分間のレベルであった。

(比較例6):マイクロカプセル型硬化促進剤

シリカゾル(スノーテックスO、日産化学(株)製、粒子径10~20nm、 濃度20%)2000重量部に、DBU:1,8-ジアザービシクロー(5,4,0)-ウンデセンー7、80重量部を溶解し、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート8重量部、ソルビタントリオレート80重量部を溶解したクロロホルム6000重量部にホモジナイザーを用いて分散し(8000rpm.、30秒)、W/O型分散体を調製する。これを撹拌器のついた丸底フラスコに取り、 撹拌しながら20重量%の塩化カルシウム水溶液1000重量部を約5分かけて 室温で滴下する。そのまま15~30分室温で撹拌を続ける。得られたカプセル 粒子のスラリーにメタノールを1000~2000重量部加えて、吸引濾過でカプセル粒子を濾別し乾燥、DBUを内包した、平均粒子径4.5μmのマイクロ

15 エピコート828 (エポキシ当量190g/eq.) 100重量部、リカシッドMT-500 (メチルテトラヒドロ無水フタル酸、新日本理化(株)製)91 重量部を混合して、これに得られたマイクロカプセル型硬化促進剤を1重量部添加し、均一に混合し、硬化型組成物を得た。以下同様に評価した。

(比較例7):結晶化エポキシ樹脂

カプセル型硬化促進剤を得た。

4,4'-グリシジル-3,5,3',5'-テトラメチルービフェニル(エポキシ当量165g/eq.)165重量部、エチレンジアミン(アミン当量30g/eq)30重量部、メチルエチルケトン100重量部を用い、以下、実施例5と同様の手順で硬化型組成物を調製し、同様に評価した。

実施例の評価結果を表1、比較例の評価結果を表2に示す。

25 実施例1~6では 50℃においては1000時間経過後も、ほとんど反応の 進行が無い良好な保存安定性を示すと共に、150℃においては速やかに硬化し、 また硬化物の特性も塗膜形成、接着用途に十分な適性を有する事が示された。

一方、比較例1~5においては 配合直後より硬化反応が進み、50℃はもと

より、室温でも保存することが困難であることが示された。

比較例6のマイクロカプセル型硬化促進剤においては、三本ロールミルの様な高い分散力を持つ分散機においては、適性に乏しいことが明らかになった。比較例7の結晶化エポキシにおいても、保存安定性が不足であった。

表

組成物		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6
エポキシ化合物	を	エピコート828	エピコート828	エピコート828	EOCN-102S	エピコート1001	エピコート1004
多価アミン化合物	4	(1)	3	(XI)	(I)	(1)	(1)
溶剤		なし	なし	なし	なし	MEK	MEK
体積平均粒子径	mη	0.8	6.0	0.8	0.7	1.8	1.2
保存安定性		0	0	0	0	0	0
硬化性		0	0	0	0	0	0
鉛筆硬度		H 7	4 1	4H	5H	HE	3H
接着性	N/cm	7.1	7.4	8.2	7	6.5	6.8
耐水性		0	0	0	0	0	0

表2

組成物		比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5	比較例6	比較例7
エポキシ化合物	極	エピコート828	エピコート828	エピコート828	エピコート828	エピコート828	エピコート828	結晶化エポキシ
め有アミン行命物	整	o−7±=レン ジアミン	mーフェニレン ジアミン	pーフェニレン ジアミン	エチレジジブジ	ジアミノジフェニル エーテル	酸無水物 マイクロカプセル 型硬化促進剤	エチアン
		なし	なし	なし	なし	なし	なし	MEK
体積平均粒子径	шĦ	(海桜)	(海路)	(爆聚)	(海衛)	(基例)	10	8
保存安定性		×	×	×	×	×	4	٥
硬化性		0	0	0	0	0	0	0
鉛筆硬度		4H	4H	4H	2H	ЭН	3.4	ЗН
接着性	E/N	5.2	6.1	5.5	7.1	6.7	4.6	4.8
耐水柱		×	×	×	×	×	0	0

産業上の利用可能性

以上、述べてきたように本発明の硬化型組成物は、一液型にて常温にて高い保存安定性を示し、また硬化反応は速やかで、なおかつ硬化物物性に優れ、しかも、基本的には、主剤であるエポキシ化合物と、主剤と等molにて反応する硬化剤化合物とからのみ構成されるシンプルな形態が可能である。本発明の硬化型組成物は、接着剤、塗料、コーティング材、インク、ペイント、成型用樹脂等として有用なるものである。

5

本出願は、日本で出願された特願2003-418789を基礎としており、 10 その内容は本明細書にすべて包含されるものである。

請求の範囲

- 1. 常温において連続相と分散質を形成する硬化型組成物において、
- 連続相が、常温で液状であり、かつ(a)分子内に2個以上のエポキシ基を有する化合物を含み、
- 5 分散質が、(b) 常温で連続相に固体粒子として存在し、かつ分子内に2個以上 のアミノ基を有する化合物を含むことを特徴とする硬化型組成物。
 - 2. 前記分子内に2個以上のアミノ基を有する化合物が、ベンゾオキサゾール 構造を有する芳香族アミン化合物であることを特徴とする、請求項1記載の硬化 型組成物。
- 10 3. 前記分子内に2個以上のエポキシ基を有する化合物が常温で液状であることを特徴とする、請求項1または2記載の硬化型組成物。
 - 4. 前記連続相が、沸点が200℃以下の有機溶剤を含むことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の硬化型組成物。
- 5. 前記固体粒子の体積平均粒子径が、0.05~50μmであることを特徴 15 とする請求項1~4のいずれかに記載の硬化型組成物。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PC1/0.	P2004/016975
	CATION OF SUBJECT MATTER		
Int.CI	C08G59/50	•	
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC	
B. FIELDS SE	ARCHED		
	nentation searched (classification system followed by cla	assification symbols)	
	C08G59/00-59/72		
Documentation s	searched other than minimum documentation to the exter	nt that such documents are included in	the fields searched
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	ata base and, where practicable, searc	h terms used)
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	JP 2004-143424 A (Chanchun P.	lastics Ltd.),	1-2,4-5
	20 May, 2004 (20.05.04),		
	Full text		
	(Family: none)		
P,X	JP 2004-123703 A (Choshun Ji	nzo Jushisho	1-2,4-5
	Kofun Yugen Koshi),		
	22 April, 2004 (22.04.04), Full text		
	& US 2004/68084 A1		
_			1 5
A	JP 2003-246844 A (Hitachi Che 05 September, 2003 (05.09.03)	·	1-5
	Full text	,	
	(Family: none)		
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
	gories of cited documents:	"T" later document published after the	international filing date or priority
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		date and not in conflict with the app	olication but cited to understand
"E" earlier application or patent but published on or after the international		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be	
filing date		considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone	
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be	
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination	
"P" document p	ublished prior to the international filing date but later than the	being obvious to a person skilled in "&" document member of the same pate	
priority date	ciaimed	"&" document member of the same pate	ant ranning
Date of the actua	al completion of the international search	Date of mailing of the international s	search report
1	ch, 2005 (03.03.05)	22 March, 2005 (2	•
Name and mailing	ng address of the ISA/	Authorized officer	
Japane	se Patent Office		
Faccimile No.		Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/018975

C (Continuation)). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	2004/0169/3
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-327882 A (Hitachi Chemical Co., Ltd.), 28 November, 2000 (28.11.00), Full text (Family: none)	1-5
A		1-5

1	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) C08G59/50			
調査を行った量	「一方った分野」 最小限資料(国際特許分類(IPC)) C08G59/00-59/72			
最小限資料以外	朴の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、 ・	調査に使用した用語)		
	ると認められる文献 T		関連する	
引用文献の カテゴリー *	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	さは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
PΧ	JP 2004-143424 A(クス リミテッド)2004.05.		1-2, 4-5	
PΧ	JP 2004-123703 A (長春人▲造▼樹脂廠股▲分▼有限公 全文&US 2004/68084		1-2, 4-5	
A	JP 2003-246844 A(2003.09.05,全文(ファミ		1 — 5	
区欄の続きにも文献が列挙されている。				
「A」特に関い 特の 「E」国際には 「L」優先権は で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献であって、出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完	了した日 03.03.2005	国際調査報告の発送日 22,03	.2005	
日本国	の名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 加賀 直人 電話番号 03-3581-1101	4 J 9 8 4 3 内線 3 4 5 5	

C (続き).			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する請求の範囲の番号	
A	JP 2000-327882 A(日立化成工業株式会社) 2000.11.28,全文(ファミリーなし)	1-5	
A	JP 2003-213086 A(住友ベークライト株式会社) 2003.07.30,全文(ファミリーなし)	1 - 5	
		·	